

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 2903~2906-88

电子元器件详细规范
厚膜混合集成电路

1988-03-04发布

1988-10-01实施

中华人民共和国电子工业部 发布

目 录

电子元器件详细规范 厚膜混合集成电路CHM8546视放电路SJ 2903—88.....1

| | |
|------------------|----|
| 1 机械说明..... | 1 |
| 2 简要说明..... | 1 |
| 3 质量评定水平..... | 1 |
| 4 极限值..... | 2 |
| 5 电特性..... | 2 |
| 6 标志..... | 4 |
| 7 订货资料..... | 4 |
| 8 试验条件和检验要求..... | 4 |
| 9 外形图..... | 7 |
| 10 附加资料..... | 8 |
| 附录A..... | 12 |

电子元器件详细规范 厚膜混合集成电路CHM6232帧输出电路 CHM6236

| | |
|------------------|----|
| SJ 2904—88..... | 17 |
| 1 机械说明..... | 17 |
| 2 简要说明..... | 17 |
| 3 质量评定水平..... | 17 |
| 4 极限值..... | 18 |
| 5 电特性..... | 18 |
| 6 标志..... | 19 |
| 7 订货资料..... | 19 |
| 8 试验条件和检验要求..... | 20 |
| 9 外形图..... | 24 |
| 10 附加资料..... | 25 |
| 附录A..... | 27 |

电子元器件详细规范 厚膜混合集成电路CHM 9102电压设定电路

| | |
|-----------------|----|
| SJ 2905—88..... | 31 |
| 1 机械说明..... | 31 |
| 2 简要说明..... | 31 |
| 3 质量评定水平..... | 31 |
| 4 极限值..... | 32 |
| 5 电特性..... | 32 |

| | | |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|
| 6 | 标志 | 32 |
| 7 | 订货资料 | 32 |
| 8 | 试验条件和检验要求 | 32 |
| 9 | 外形图 | 36 |
| 10 | 附加资料 | 36 |
| | 附录A | 38 |
| 电子元器件详细规范 厚膜混合集成电路CHM7108高压限制电路 | | |
| | SJ 2906—88 | 41 |
| 1 | 机械说明 | 41 |
| 2 | 简要说明 | 41 |
| 3 | 质量评定水平 | 41 |
| 4 | 极限值 | 42 |
| 5 | 电特性 | 42 |
| 6 | 标志 | 42 |
| 7 | 订货资料 | 42 |
| 8 | 试验条件和检验要求 | 42 |
| 9 | 外形图 | 46 |
| 10 | 附加资料 | 46 |
| | 附录A | 48 |